



北海道大学
HOKKAIDO UNIVERSITY

次世代ソフトマテリアル共創拠点
C³-SMART



北大 Co-Creation Symposium of Hokudai Soft Materials 2025 ソフトマテリアル 共創シンポジウム 2025

2025年10月2日(木) 10:00-17:15

北海道大学 学術交流会館

北海道札幌市北区北8条西5丁目

ゼリーやスポンジ、タイヤ、生体組織など、柔らかく変形しやすい物質は総称して「ソフトマテリアル」と呼ばれます。これらは私たちの身のまわりに広く存在していますが、金属やセラミックスといった従来のハードマテリアルに比べて、材料科学としての歴史は浅く、近年、世界中で基礎研究と応用研究が急速に進展しています。

次世代ソフトマテリアル共創拠点では、北海道大学が強みをもつ幅広い研究分野—ソフトマター材料科学、医学、農林水産学、フィールド科学—を横断的に結びつけ、最先端の研究とその応用による社会貢献を国内外と連携して推進しています。

本シンポジウムでは、各分野における最新のソフトマテリアル研究や、海外連携研究者による講演、学生らのポスター発表を通じて、分野を超えた共同研究のさらなる発展を目指します。ソフトマテリアルは、あらゆる分野との融合が期待される領域ですので、専門外の方々のご参加も歓迎いたします。



次世代ソフトマテリアル共創拠点

拠点長 野々山 貴行

北海道大学 先端生命科学研究院 准教授

参加登録

2025年

9月30日まで

ポスターセッション
発表登録

2025年

8月31日まで

参加・ポスター発表登録、詳しくは公式サイトをご確認ください

<https://sites.google.com/elms.hokudai.ac.jp/c3-smart-symposium2025>



主催 北海道大学 次世代ソフトマテリアル共創拠点



J-PEAKS



住友ゴム工業株式会社
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.